



2019년 연구소 신입사원 채용공고

아이앤씨테크놀로지가 미래를 열어갈 인재를 기다리고 있습니다.

당사는 1996년 창사 이래 자체 기술로 T-DMB SoC 칩을 세계 최초로 개발하고, Wi-Fi, PLC, LTE Chip을 개발하여 유·무선 통신 반도체의 국산화와 세계 시장 선도 기업을 목표로 하고 있습니다.

모집부문 및 응시자격

구분	담당 업무	자격요건 및 우대사항	공통사항	인원
학사 이상 (공학계열 전공)	SoC 개발 (개발2실 SM팀)	- VerilogHDL 및 FPGA 설계 가능자 - C 언어 및 Embedded Processor 사용 경험자 우대 - 통신 관련 MAC 규격 및 운용 경험자 우대 - Security 관련 지식 및 구현 경험자 우대	- 2019년 4년제 학사 및 석사 졸업예정자 또는 2018년 졸업자 - 남자의 경우, 병역필 또는 면제자로 해외여행에 결격 사유가 없는 자 - 공인영어성적(TOEIC, TOEFL, TEPS 등) 보유자 및 영어회화 가능자 우대 - SW 개발, HW 개발은 운전면허 필수	00명
	Embedded (개발3실 SW팀)	- RTOS, Embedded Linux, Device Driver - C, JAVA, Android 가능자		
	Network Protocol (개발3실 SW팀)	- Wi-Fi, LTE, WISUN, PLC 등 - C, JAVA, Android 가능자		
	HW 회로 설계 (개발3실 HW팀)	- 전자/전기 또는 통신공학 계열 전공자 - 회로설계 및 Artwork 설계 가능자		
	SW 개발 (개발4실)	- C언어 및 마이크로프로세서 사용 가능자 - Web 및 Server 프로그래밍 경험자		
석사 이상 (공학계열 전공)	RF/Analog 설계 (개발1실)	- CMOS RF, Mixed Signal, PMU 설계 가능자 - Matlab/Verilog 사용 가능자 우대		
	RTL 설계 (개발2실 MS팀)	- 통신, 신호처리 교과 수강자 - C언어 혹은 Matlab 사용 가능자 - VerilogHDL 개발과제 경험자 우대		
	통신모뎀 SW 개발 (개발2실 MS팀)	- 통신, 디지털 신호처리 관련 개발과제 수행자 - C언어, Matlab 사용 가능자		

접수기간 및 전형방법

1. 접수기간
- 2017. 12. 03. (월) ~ 2019. 1. 18. (금)까지
2. 전형방법
- 1차 : 서류전형
- 2차 : 면접

※ 서류전형 및 면접 합격자는 개별 통보 예정

제출서류

1. 입사 지원서 (첨부파일 참고)
2. 졸업(예정)증명서, 성적증명서
3. 자격증 사본(해당자에 한함)
4. 공인 외국어 성적증명서 (해당자에 한함)
5. 전공 교수 추천서 제출자 우대

※ 입사 지원 시 해당 서류 전부 제출

원서접수 및 문의처

1. 접수방법 : E-mail 접수 (hr@inctech.co.kr)
2. 문의처 : 031-696-3351 (경영기획본부 채용담당자)

유의사항

- 지원서 내용이 사실과 다를 경우, 입사가 취소될 수 있음

